# 19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-115162

filnt Cl 4

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)5月8日

H 01 L 29/78 27/12

3 1 1

Z - 7925 - 5F7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全3頁)

薄膜トランジスタ及びその製造方法 50発明の名称

> 创特 昭62-271865

29出 願 昭62(1987)10月29日

鄆 勿発 明 犀 孝 者 79発 眀 者 瀬 恒 謙 太 郎 明 哲 久 73発 者 吉  $\mathbf{H}$ 眀 翎発 者 鎌 H 健

大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地 大阪府門真市大字門真1006番地

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 松下電器産業株式会社内 松下電器產業株式会社内 松下電器產業株式会社内

人 松下電器產業株式会社 亚出 顖 弁理士 星野 恒司 倒代 理

外1名

明

### 発明の名称

薄膜トランジスタ及びその製造方法

# 2. 特許請求の範囲

- (1) シリコンを一主要な構成元素とし、非品 **賀半源体を活性層とする薄膜トランジスタにおい** て、前記半導体の光学的禁止帯幅(Eg)が Eg=1.9e V以上であることを特徴とする薄膜ト ランジスタ.
- (2) 上記非晶半導体材料がアモルファスシリ コンカーパイト、アモルファスシリコンナイトラ イドのいずれかである事を特徴とする特許請求の 範囲第(1)項に記載の薄膜トランジスタ。
- (3) ガラス拡板上に、光を透過させないゲー ト電極を形成した後、ゲート絶縁膜、

Eg≥1.9e Vの非品質半導体層、パッシペーショ ン絶縁層を順次形成する工程と、しかる後感光性 樹脂被膜を強布した後、前記ガラス基板裏面から の背面露光法で、前記感光性樹脂被膜を露光し、

ゲート電極と同一パターンを疫存される工程と、 このパターンをマスクとして前記パッシベーショ ン膜を除去する工程と、前記パッシベーション膜 をマスクとして、Ⅲ族或いはV族イオンを導入し、 ソース・ドレイン領域を形成する工程とを含むこ とを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は液晶テレビ用薄膜トランジスタアレイ 等に利用される薄膜トランジスタ及びその製造方 法に関する.

# (従来の技術)

従来被晶テレビ用の激騰トランジスタとして用 いられているものとしてはアモルファスシリコン を用いたものが代表的である。第2回に本発明と 対比すべき従来の糸子構造を示してある。NiCr をゲート電板12とする逆スタガ構造の海膜トラン ジスタの断面図である。11はガラス基板で、13は a-SiN: H (水器化アモルファスシリコンナイ トライド)、14tta-Si: H (水海化アモルファ

スシリコン) 膜でこれらはプラズマC VD装匠を用いて連続的に成長させている。15はオーミックコンタクト用の n \*a - Si: H 膜で、16は T i / Ni C r 電極である。ソース・ドレイン電極となる15,16は 所謂背面露光を用いている。

### (発明が解決しようとする問題点)

前記の従来の技術に於いて、背面は光法を用いて自己整合的にソース・ドレインを形成するとき、光は前記アモルファスシリコンa - Si 14を通過してその上部の該光性樹脂被膜を感光する必要がある。

しかし、通常アモルファスシリコンaーSiの光学的禁止帯幅は1.7~1.8 e Vであるから、通常用いられている第光装置の光源で感光性樹脂被膜を感光されるためには長時間の露光が必要でスループットが極めて悪い。このためaーSi 14の厚さを100~200人の如く稼くしてできるだけ通過する光量を多くするようにしている。しかし、あまり稼くすると V,やドレイン電流の再現性等に問題がでてくる。

ーション膜をマスクとして、Ⅱ 族或いは V 族イオンを導入し、ソース・ドレイン領域を形成する工程とを有する方法である。

#### (作用)

が一ト世極をマスクとする背面露光でゲート電極をマスクとする背面露光でゲートである。 だいは、カーの 透過を妨げるものはアモルファスシリコンaー Siによる光吸収である。 従って、本発明は、光学的禁止帯幅1.9 e V以上の半脚体すなわちアモルファスシリコンaー Si自体の光学的禁止帯幅を大きくするか光学的禁止帯幅の大きい材料であるアモルファスシリコンカーバイトラー SiC 取いはアモルファスシリコンナイトライドaー SiC 取いはアモルファスシリコンナイトライドaー SiC 取いはアモルカート 湿極とソース により、ゲート 恐種とソース により、ゲート 恐種とソース により、ゲート でき、 高性能な 神殿トランジスタを得ることが可能となる。

# (尖施例)

活性別としてSiCを用いた場合について説明

本発明は上記問題点を解決するためのもので、 ソース・ドレイン間のリーク電流の低級あるいは 耐熱性向上等のための手段、構造を行する薄膜ト ランジスタ及びその製造方法を提供することを目 的とするものである。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は、上記目的を達成するために、シリコンを一主要な構成元素とし、非晶質半部体を活性 図とする溶膜トランジスタにおいて、前記半路体 の光学的禁止帯幅 (Fg) が Eg = 1.9 e V 以上と するものである。

また、本意明の製造方法は、ガラス基板上に、 光を透過させないゲート電極を形成した後、ゲート絶縁版、E g ≥ 1.9 c V の非品質半導体層、パッシベーション絶縁層を順次形成する工程と、しかる後感光性樹脂被膜を塗布した後、前記が光性樹脂被膜を塗布した後、前記が光性樹脂を膜を開光し、ゲート電極と同一パターンを残存される工程と、このパターンをマスクとして前記パッシベーション機を除去する工程と、前記パッシベーション機を除去する工程と、前記パッシベーション機を除去する工程と、前記パッシベーション機を除去する工程と、前記パッシベーション機を除去する工程と、前記パッシベ

する。第1個人において1はガラス括板、2はゲ ートとなるCr電極である。ゲート電振2を遊択 形成後、例えばプラズマCVD法でゲート網級版 となるシリコン窒化(シリコンナイトライド、SN) 膜3を2000点、能動別となるa-SiC(アモルフ ァスシリコンカーパイド)膜4を800人及びパッシ ペーション膜となるシリコン窒化膜(SN)5を 3000人逃稅的に形成する。光学的禁止背幅 E g が 1.9 e V 以上であり能動圏となる SiC 部膜はプラ ズマCVD法又はECRプラズマCVD法で、例 えばSiH。とCH。用いて形成することができる。 しかる後、全面に感光性樹脂被膜6を全面に塗布 した後、ガラス裏面側から、前記ゲート電極2を マスクとして光星を用いて前記被膜6を露光し、 第1 図 B に示すように前記ゲート電極 2 と同一形 状に前記被膜6のパターン6aを歿存させた後(第 1図 B ). 被 膜 パタ ーン G a を マスクとして パッシ ペーション膜5を選択的に除去して膜5のパター ン5aを形成する(第1回C)。しかる後、被膜パ ゛ターン6aを除去後、残存するパッシペーション

# 特閒平1-115162(3)

酸パターン 5 aをマスクとしてイオンシャワードーピング法によりリンPを導入し、ソース・ドレイン n 型高温度領域16・17を形成した後、第1図 Eに示すごとくアモルファスシリコンカーパイドaー Si C の島領域を形成する。その後、例えばアルミニウムを蒸着し、ソース・ドレイン領域等の電極18,19を形成する事により満子が完成する。なお、オーミック性を改善するため、第1回 D のち、P ー C V D 法で n \*a - Si 膜を形成けるよい。また、アモルファスシリコンカーパイドa - Si C 膜4の代わりに、アモルファスシリコンカーソファスシリコンコーSi の光学的 禁止 帯 留高めてもよい。

### (発明の効果)

本発明の確膜トランジスタによれば、背面爆光にて確実にソース・ドレインを形成することができ、ゲート領域と同じ形状のパッシベーション膜を残存し、それをマスクとしてアモルファスシリコンカーバイドa-SiC等の非晶質膜に不純物を

お入することができるため、ゲート電極とソース・ドレイン領域との追なりによる容量がなくなり、 寄生容量による悪影響を除外ができる。

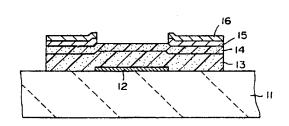
又本発明の製造方法によれば、背面は光法が工程に容易に用いられるため、工程数の短縮化にもつながるだけでなく、光学的禁止帯幅が大きく半導体版を用いるため、リーク電流の減少、高温下での耐熱性、更にアモルファスシリコンカーバイドa-SiCにおいて特に易動度の向上等が可能となる。

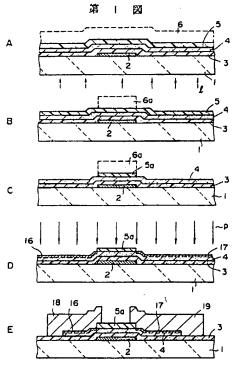
### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における辞膜トランジスタの製造プロセス断面図、第2図は従来の自己整合型a-Siトランジスタの断面図である。

がガラス基板、2 … ゲート電極
(Cr電極)、3 … ゲート絶縁膜、4 …
a-SiC胶、5 … パッシペーション膜、6 … 砂光性樹脂被膜。







1…かラス苺板

2... Cr @ 1/2

3,5 ··· SN 股

4… S¿C 段

6…恶尤性樹脂檢股

p… リンドープ

-291-